

1909119-4 ✓ AKTIV

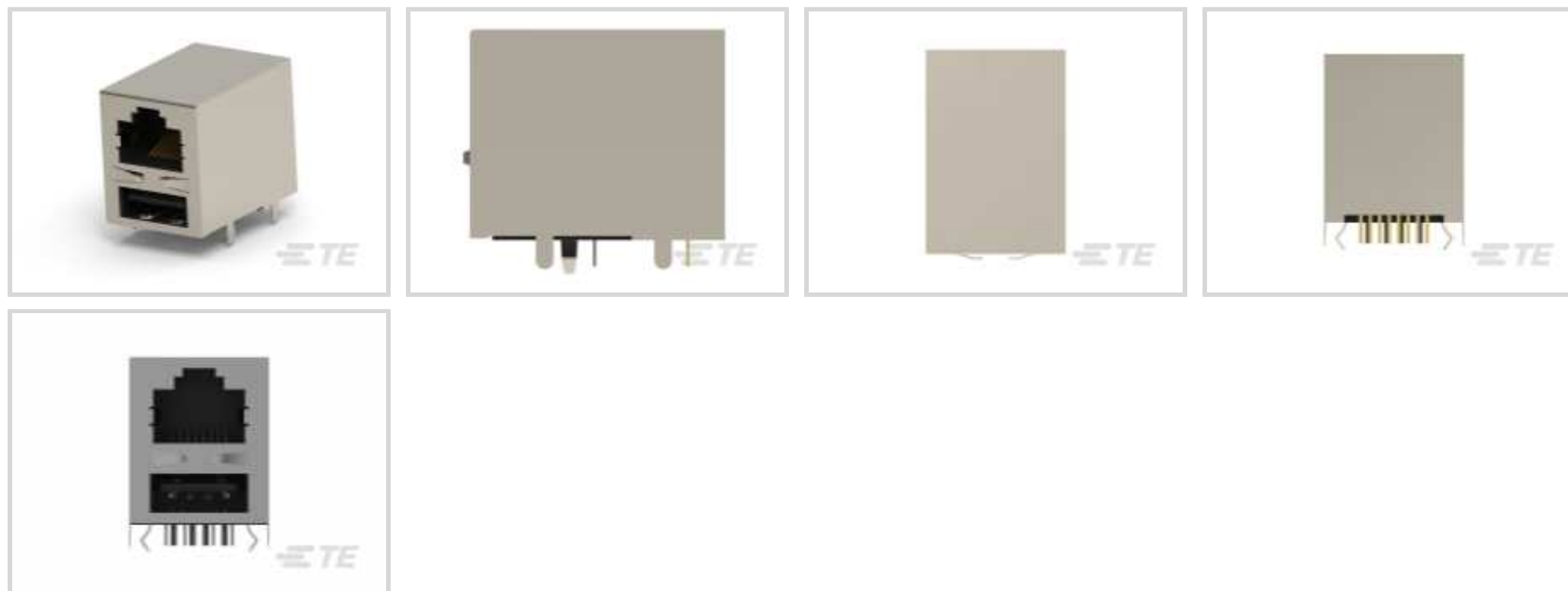
Interne TE-Nummer 1909119-4

Combo Jacks, 2 x 1, Single Port, RJ45 over Single USB, Standard Profile, Combo Jacks, Standard Connector Contact Density, Jack, Shielded

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > Modular Jacks & Plugs > Kombi RJ45



Anschlussmatrixkonfiguration: 2 x 1

Anschlusskonfiguration: **Einfachanschluss**

Modular Jack & Plug Schnittstellentyp: **RJ45 über Einzel-USB**

Profil des Steckverbinders: **Standard**

Modular Jacks & Plugs Produkte: **Kombi RJ45**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Steckverbinder- und Komponententyp	Steckverbinder
Modular Jack & Plug Schnittstellentyp	RJ45 über Einzel-USB
Modular Jacks & Plugs Produkte	Kombi RJ45
Modulare Steckverbinderausführung	Klinke
Erdungsoptionen	Leiterplattenmasse
Steckverbindersystem	Kabel-an-Leiterplatte
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Statusanzeigentyp	Keine
Anzahl der Leiterplatten-Masse-Flachkontakte	4
Mehrfachanschlusskonfiguration	Zweireihig
Montageausrichtung für Leiterplatte	Rechter Winkel
Anschlussmatrixkonfiguration	2 x 1
Anschlusskonfiguration	Einfachanschluss
Kontaktdichte des Steckverbinders	Standard

Anzahl von Positionen	4, 8
-----------------------	------

Anzahl der bestückten Positionen	4, 8
----------------------------------	------

Sonstige Eigenschaften

Material der Außengehäusebeschichtung	Messing
---------------------------------------	---------

Profil des Steckverbinders	Standard
----------------------------	----------

Klinkenausrichtung für Modular Jack	Standard – Klinke unten
-------------------------------------	-------------------------

Abschirmungsmaterial	Messing
----------------------	---------

Material der Abschirmbeschichtung	Nickel
-----------------------------------	--------

Kontaktmerkmale

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
---	--------

Kontaktmaterial	Phosphorbronze
-----------------	----------------

Kontakt-nennstrom (max.)	1 A, 1.5 A
--------------------------	------------

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Blattvergoldet
---	----------------

Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Lötten
-------------------------------------	----------------------------

Montage und Anschlusstechnik

Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage
--------------------------------	----------------------

Gehäusemerkmale

Gehäusefarbe	Schwarz
--------------	---------

Gehäusematerial	PBT GF
-----------------	--------

Raster	1.02 mm, 2 mm, 2.5 mm [.04 in][.07 in][.09 in]
--------	--

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 85 °C [-40 – 185 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Geschirmt	Ja
-----------	----

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

Leistungskategorie	Cat 3
--------------------	-------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Karton & Einsatz, Tray
--------------------	------------------------

Produkt-Compliance

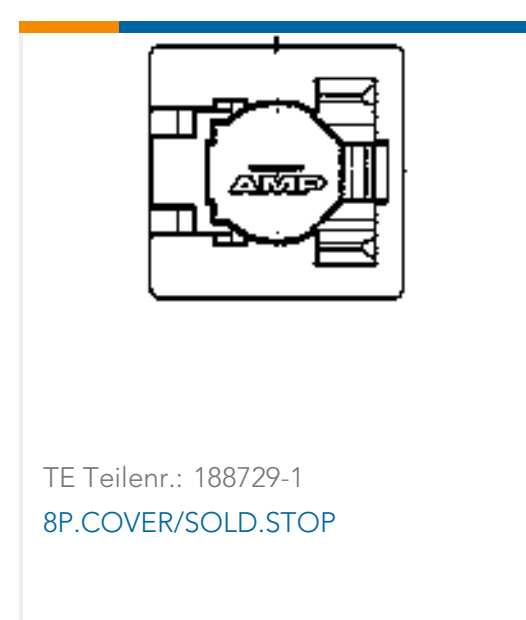
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUN 2020 (209) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

VAO, MODULAR JACK, RJ45+USBx1F, W/O LED

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1909119-4_B.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1909119-4_B.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1909119-4_B.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Produktspezifikationen



Anwendungsspezifikation

Englisch